

AMAOE Mbga-B7 BGA platforma do reballingu wraz z sitami do procesorów CPU

ID produktu: 22942

Cena netto: **178,05 PLN**Cena brutto: **219,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B7 BGA platforma do reballingu wraz z sitami do procesorów CPU - Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odpornego na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. Platformy wyposażone w bardzo mocne magnesy które zapobiegają przemieszczaniu się podczas pracy lutowniczej przy użyciu szablonów/sit do reballingu. Obsługiwane procesory: CPU MT6785V/6735V/ 3737/ 3753/ 6750/6755/6779V/6732/6752/6757V/6873V/6758V/6853V

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia: 0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

[Przejdź do produktu](#)